(54) VAPÓR PHASE GROWTH DEVICE

(11) 1-81311 (A) (4

(43) 27.3.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-240015 (22) 24.9.1987

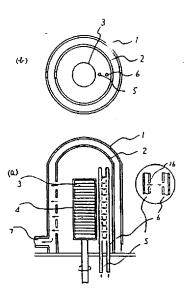
(71) NEC CORP (72) MASAO MIKAMI

(51) Int. Cl'. H01L21/205//H01L21/31

PURPOSE: To made a film thickness formed on the surface of a wafer uniform by mutually facing plural pores for releasing gas drilled in two nozzle pipes

respectively.

CONSTITUTION: A reaction tube is composed of duplex pipe structure of an outer pipe 1 and an inner pipe 2. Plural wafers are set and spaced in order that their surface is almost horizontal to a wafer boat 4. A nozzle pipe 5 having many pores 16 on its side are set at the position closer to wafers 3 than another nozzle pipe 6 having pores 16 on its side, the nozzle pipes 5, 6 are arranged on the center line of the reaction pipe, the pores are drilled to face to the reaction tube and gas discharged from the respective pores is set in the opposite direction and mutually collided. Therefore, since each gas flow is uniformly mixed, widened in a wide range and flowed in between the wafers, growing films between and in wafers can be made uniform.



(a) 1: outer tube of reaction tube, 2: inner tube of reaction tube, 3: wafer, 4: wafer boat, 5: nozzle, 6: nozzle, (b) 1: outer tube, 2: inner tube, 3: wafer

lina

特別即84-81311(2)

製造コンドの方法へ、パメングの自体自体的行(プP)を対象の指導管面製造開で ロート・エストルよりは出来ののまでなるメンストルストルをはまるとは、まなまるよとロネ

® 公開。特許公報(A) 昭64-81311

®Int Cl.1 H 01 L 21/205 厅内整理番号 7739-5F ❸公開 昭和64年(1989)3月27日

5.2.°∼81811€3

D19L8 ※21/31 できまる できる できる 6708-5F に できっという エー・ステース アン・コース アン・

- 病器難食をおめたたけがはなりますが要いなった違う

化邻氯磺胺二氯苯甲基甲基

質のサル 3条2 約 赤口数 **②特 、願 昭62 - 24**0015

レンシス**②出 4.額 2昭62(1987) 9月24日 (きゅう**) スター・チェム・

砂発 明 者 三 上 雅 生 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内 ①出 順 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号 ②代 理 人 弁理士 内 原 晋

改辦 說是一時發色為另門 其中的信息 [12] 第二天 文 [1] 《《艺艺诗·代勒》 [2] [6] 記述 《 是非秦安科》

Barran da aria katerra da 1991. Barran Kirika da Aria Barran da 1991.

本発明は、気相成長装置に関し、特に、縦型の 反応管内に多数枚のウェーハを成長面をほぼ水平 にして、一定の間隔をもたせて設置する気相成長

明 科 哲

発明の名称
気相成長装置

2. 特許請求の範囲

縦型の反応管内に複数枚の被成長基板を任意の間隔でほぼ水平に積み重ねるように設置し、前記被成長基板近傍にほぼ垂直に立てて設置した複数本のノボル管を有し、該複数のノボル管が前記被成長基板により近い位置と遠い位置とに設置された2群のノボル管よりなる気相成長装置において、該2群のノボル管のうち一群のノボル管にあけられたガス放出用の複数個の細孔と他の群のノボル管にあけられたガス放出用の複数個の細孔が相互に対向していることを特徴とする気相成長装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

装置に関する。 〔従来の技術〕

従来、この種の気相成長装置は第3図(a),(b) に示すように、ウェーハ3近傍に垂直にたてられたノズル管14.15のガス放出細孔16はいずれもウェーハ3方向を向いている。ガスはこの細孔16より放出されてウェーハ3に到達するまでに相互に混合されて、ウェーハ3面上で、成膜反応が起るようになっている。

[発明が解決しようとする問題点]

上述した従来の気相成長装置はノズル管14とウェーハ3との距離が短いために、ノズル管14の細孔16から放出されるガスが十分に混合されずにウェーハ3の表面に到達するため、膜厚や種々の特性が不均一になる欠点がある。

[問題点を解決するための手段]

本発明の気相成長装置は、縦型の反応管内に複

重ねるように設置し、被成長基板近傍にほぼ垂直 のノズル管が被成長基板より近い位置と遠い位置 の群のノズル管にあけられたガス放出用の複数個 の細孔が相互に対向している。

このように、検型の反応管内に任意の間隔で、な成長膜を得ることができる。 ウェールをほぼ水平に積み重ねて設置する方式に、近点に実施例」。 報 垂直に立てて設置し、当該ノズル管がウェーハか ら近い距離に位置する一群と、遠い距離に位置す る一群からなり、そして、近い群のノズル管のガ ス放出細孔からガスがウェーハとは反対方向に吐 出し遠い群のノズル管の細孔からのガスがウェー ハ方向に吐出するように、それぞれの群のノズル 管のガス放出細孔が相互に対向してあけられてい る構造になっている。

本実施例に係るノズル管については、多数の細 孔16を側面に有するノズル管5を同様に細孔 16を有するノズル管6よりもウェーハ3に近い 位置に設置し、第1図(b)の横断面図に示すよう にノズル質5と6が反応管の中心線上に並ぶよう にして、ノズル管5と6の細孔は対向するように あけられそれぞれの細孔から吐出したガスの方向 が正反対で相互に衝突するようになっている。

なお、ガスの排気は排気ロ7を通して真空ポン プによって減圧状態で出来るようになっている。

以下にこの気相成長装置を用いたシリコンエピ タキシャル成長実験の一例を示す。電気炉加熱に よって、反応管内のウェーハ3を1100℃とし た。次にノズル管5より反応ガスのSiHiCl; を 0.5 l/mm、 H:を 5 l/mm、 p H,を 0.0 5 l / 血、流し、一方、ノズル管 6 より、H₁を 5 0 ℓ / 血の流量で流した。この結果、ノズル管 5 の細 孔から吐出したHi, SiHiCli, pHiの混合 ガスはノズル管6の細孔から出たH,ガスと正面 衝突して混合され、ウェーハ3間に均一に混合さ

数枚の被成長基板を任意の間隔でほぼ水平に積み。 たのような構造により、ウェーハの近くに位置 したノズル管の細孔から吐出したガスとウェーハ に立てて設置した複数本のノメル管を有し、複数がある遠ぐに位置したノメル管の細孔から吐出した ガスは相互に衝突することになりガスの混合は十 とに設置された2群のノズル管よりなる気相成長 分に行なうことができる。また、混合後のガス流 装置において、2群のノズル管のうち一群のノズ冠一舫前を遠い位置のノズル管からのガス流量を多く三 ル質にあけられたガス放出用の複数個の細孔と他――することによって、ウェーへ成長面にほぼ平行に することができ、ウ緊張契間にガスを十分に挿入 。 自由することができ、成長速度を大きく保持して均質

出 無 蒙野 多 よるもので、ウェーハ近傍に複数本のノズル管を『『『『次に、本発明についた漢図面を参照して説明す』 Í-一階 内 计图象

> 第1図(a),(b)はそれぞれ本発明の一実施例の 気相成長装置の縦断面図及び横断面図であり、シ リコンエピタキシャル成長を実施するためのもの である。反応管は外管1と内管2の2重管構造に なっている。直径150㎜のウェーハ3はウェー ハボート4に表面がほぼ水平になるように約5皿 の間隔で50枚セットされた。

> れ、拡大したガス流として供給され均一性の良い エピタキシャル成長が起った。本実施例の実験に おいて50枚すべてのウェーハに対して、ウェー ハ間及びウェーハ内の膜厚分布を土3%以内に抑 えることができ、また電気抵抗分布も±3%以内 であった。

> 第2図は本発明の他の実施例の気相成長装置の 横断面図を示したものであり、その縦断面図は第 1図(a)と同じである。本実施例は同心円の中心 に配置されたウェーハ3に近いノズル管として、 8.9.10の3本、ウェーハより違いノズル管 として11.12.13の3本を異なる2本の同 心円上に配置し、細孔は8と11,9と12, 10と13がそれぞれ対向しており、ガスは吐出 後相互に衝突する。

> 多数本のノズル管による広い範囲でのガスの供 給と混合がなされるため、極めて均質な成膜が可 能になった。

> 前述した実施例と同様にシリコンエピタキシャ ル成長について実施した例を示す。ノズル管 8 乃

至13は ラで流量; 管 8. 9. /mm, pl またノズバ 200/2 た。ウェノ 気抵抗分析 ...以上2: 3図に示し 厚分布、 電 く、本発明 〔発明のタ 以上說明 ハを成長面 置し、ウェ 供給用の複

1-81311 (4)

8, 9, 1 ガス供給用 ス放出細孔

装置におい

と遠い位置

が向い合っ

代理

面を参照して説明す

- + Fi S

本発明の一実施例の :横断面図であり、シ ・実施するためのもの 3管2の2重管構造に うウェーハ3はウェー 平になるように約5 mm た。

供給され均一性の良いた。本実施例の実験に 一ハに対して、ウェー 「分布を土3%以内に抑 【抵抗分布も土3%以内

実施例の気相成長装置の あり、その縦断面図は第 を実施例は同心円の中心 に近いノズル管として、 ェーハより違いノズル管 の3本を異なる2本の同 ま8と11、9と12、

tる広い範囲でのガスの供 5、極めて均質な成膜が可

様にシリコンエピタキシャ た例を示す。ノズル管 8 乃 特開昭64-81311 (4)

至13はそれぞれ独立したマスフローコントローラで流量が制御できるようになっている。ノズル管8,9,10のそれぞれにSiH.Сℓ,0.2ℓ/m, H.2ℓ/mを流した。またノズル管11,12,13よりそれぞれH.を20ℓ/mを流して成長温度1100℃で成長した。ウェハ3内及びウェハ3間の膜厚分布及び電気抵抗分布を±2%以内に抑えることができた。

以上2つの実施例を示したが、同様の実験を第 3 図に示したような従来装置で実験した結果、膜 厚分布、電気抵抗分布がいずれも±5%以上と悪 く、本発明による効果は顕著である。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明は多数枚のウェーハを成長面が注ば水平に積み重ねられるように設置し、ウェーハ近傍にはば垂直に設置されたガス 供給用の複数本のノズル管を有する様型気相成長 装置において、ノズル管をウェーハから近い位置 と遠い位置に配置し、それぞれのノズル管の細孔 が向い合ってつけられ、放出ガスが相互に衝突す

8,9,10,11,12,13,14,15…… ガス供給用ノズル管、7……排気口、16……ガ ス放出細孔。

代理人 弁理士 内 原 晋

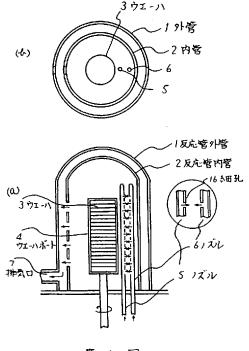
るようにしたものである。このようにすることによって、各ガス流の混合が均一になり、かつまたガス流が広い範囲に拡大してウェーハ間に入るようにすることができ、ウェーハ間及びウェーハ内で成膜の均一性を著しく上げる効果がある。

また、以上はシリコンエピタキシャル成長を例 に説明してきたが、各種の酸化膜、窒化膜、ポリ シリコン膜、アモルファスシリコン膜などの成膜 にも適用できるものであり、その応用価値はきわ めて大きい。

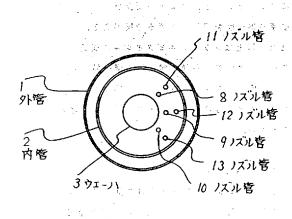
4. 図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の一実施例の気相成長装置の縦断面図、第1図(b)は第1図(a)の横断面図、第2図は本発明による他の実施例の気相成長装置の横断面図、第3図(a)は従来の気相成長装置の縦断面図、第3図(b)は第3図(a)の横断面図である。

1 …… 反応管 (外管)、 2 …… 反応管 (内管)、 3 …… ウェーハ、4 …… ウェーハボート、5 . 6 .



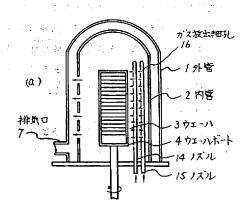
第1 図



第 2

図

ច្រាប់ ស្រាស្សស្នេចស



第 3 図